

科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：陳錦威 助理研究員

聯絡電話：02-2737-8070

傳真：02-2737-7675

電子郵件：cwchen@most.gov.tw

受文者：銘傳大學

發文日期：中華民國106年11月1日

發文字號：科部自字第1061003435號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1、徵求公告1件

主旨：本部107年度「尖端晶體材料開發及製作計畫」，自106年11月1日起受理申請，請於107年1月8日(星期一)前備函提出申請，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

一、計畫徵求分三種性質：(一)尖端晶體材料長晶服務計畫。旨在建立或維持尖端晶體材料及單晶與磊晶成長所需之關鍵性核心設施、技術、研究及服務實驗室，以期發展出具關鍵功能性材料；(二)尖端晶體材料之學術型研究計畫，旨在研究尖端晶體材料長晶服務計畫產出晶體之相關學術特性及(三)尖端晶體材料之應用型研究計畫，旨在發展尖端晶體材料長晶服務計畫產出晶體之相關應用性研究。綜合(一)、(二)、(三)以實現新穎材料從成長、基礎物性研究至產業及能源應用之完整性。

二、本計畫之執行期程自107年8月1日起至110年7月31日止。

三、本計畫經費係專款專用，未獲補助案件恕不接受申覆。

四、有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電

話：0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）

副本：本部綜合規劃司、自然司(均含附件)

部長陳良基

【簽辦紀錄 - NO.175630】

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (2017-11-01 19:05, 附件異動)

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2017-11-02 13:02, 分文)

研究發展處-登記桌, 高維翎 (2017-11-02 13:03, 分文)

研究發展處-研究暨評量組-一般職員, 李心怡 (2017-11-02 14:06, 陳核): 一、本計畫申請, 意者請詳閱徵求公告計畫重點說明, 於107年1月1日(星期一)23:59前於線上提出申請, 並致電研發處(分機2651)確認, 以利彙整辦理。

二、擬呈核後公告。

研究發展處-研究暨評量組-組長, 李孟真 (待處理)